



Łukasiewicz
Instytut
Mikroelektroniki
i Fotoniki

Warszawa, dnia 13.12.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: dostawa półautomatycznego systemu łączenia płytek krzemowych (Wafer Bonder)– nr F2/73/2021.



Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.

W postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:

Lp.	Nazwa	Cena netto
1.	EV Group Europe &Asia/Pacific GmbH DI Erich Thallner Str. 1 4782 St. Florian am Inn Austria	549 991,00 EUR

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XV Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy: **EV Group Europe &Asia/Pacific GmbH DI Erich Thallner Str. 1, 4782 St. Florian am Inn, Austria**

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż ww. Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu i uzyskał najwyższą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria wyboru.

Wyniki oceny w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa oferenta	Kryteria oceny ofert	Liczba punktów
1.	EV Group Europe &Asia/Pacific GmbH DI Erich Thallner Str. 1 4782 St. Florian am Inn Austria	• Cena	100,00



Strona 1 z 1

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
02-668 Warszawa, al. Lotników 32/46, Tel.: +48 22 548 78 15 | imif.lukasiewicz.gov.pl
E-mail: dyrektor@imif.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 521-391-06-80, REGON: 387374918
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000865821
Konto bankowe: mBank S.A. 47 1140 1977 0000 5580 4500 1001